

2022-2028年中国半导体市场深度分析与投资分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国半导体市场深度分析与投资分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202201/265702.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在消费电子、通信系统、医疗仪器等领域有广泛应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品，如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，而硅更是各种半导体材料中，在商业应用上最具有影响力的一种。

随着人工智能的快速发展，以及5G、物联网、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业的推动下，半导体的需求持续增加。预计2019年中国半导体市场需求规模将进一步扩大。随着中国智能化步伐的持续加快，分立器件市场需求将持续增加。预计2019年中国半导体分立器件的市场需求规模约3000亿元。2015-2019年中国半导体市场需求规模走势预测 中企顾问网发布的《2022-2028年中国半导体市场深度分析与投资分析报告》共十三章。首先介绍了中国半导体行业市场发展环境、半导体整体运行态势等，接着分析了中国半导体行业市场运行的现状，然后介绍了半导体市场竞争格局。随后，报告对半导体做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体产业有个系统的了解或者想投资中国半导体行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 报告目录：第一章 半导体行业发展综述第一节 半导体行业定义及分类一、行业定义二、行业主要产品分类三、行业主要商业模式第二节 半导体行业特征分析一、半导体行业在国民经济中的地位二、半导体行业生命周期分析1、行业生命周期理论基础2、半导体行业生命周期第三节 最近3-5年中国半导体行业经济指标分析一、赢利性二、成长速度三、附加值的提升空间四、进入壁垒/退出机制1、技术壁垒2、资金壁垒3、市场资质壁垒五、风险性1、市场竞争加剧风险2、技术进步风险六、行业周期七、竞争激烈程度指标八、行业及其主要子行业成熟度分析 第二章 半导体行业运行环境分析第一节 半导体行业政治法律环境分析一、行业管理体制分析二、行业主要法律法规及产业政策第二节 半导体行业经济环境分析一、国际宏观经济形势分析1、欧洲经济环境分析2、美国经济环境分析3、日本经济环境分析4、其他地区经济环境分析二、国内宏观经济形势分析三、产业宏观经济环境分析第三节 半导体行业社会环境分析一、半导体产业社会环境二、社会环境对行业的影响三、半导体产业发展对社会发展的影响第四节 半导体行业技术环境分析一、半导体技术分析二、半导体技术发展水平三、行业主要技术发展趋势预测分析1、电子元器件技术总体发展趋势预测分析2、集成电路

技术发展趋势预测分析 第三章 我国半导体行业运行分析第一节 我国半导体行业发展状况分析一、我国半导体行业发展阶段二、我国半导体行业发展总体概况三、我国半导体行业发展特点分析第二节 半导体行业发展现状调研一、我国半导体行业市场规模二、我国半导体行业发展分析（一）半导体产业发展现状分析（二）半导体运用所存在的问题三、中国半导体企业发展分析第三节 区域市场分析一、区域市场分布总体状况分析二、重点省市市场分析（一）京津冀地区（二）长三角地区（三）珠三角地区（四）中西部地区（五）西北地区（六）东三省（七）其他地区第四节 半导体细分产品/服务市场分析一、细分产品/服务特色二、细分产品/服务市场规模及增速第五节 半导体产品/服务价格分析一、半导体价格走势二、影响半导体价格的关键因素分析1、成本2、供需状况分析3、竞争因素4、其他三、2022-2028年半导体产品/服务价格变化趋势预测分析 第四章 我国半导体所属行业整体运行指标分析第一节 中国半导体所属行业总体规模分析一、企业数量结构分析二、人员规模状况分析三、行业资产规模分析第二节 中国半导体所属行业产销情况分析一、我国半导体行业工业总产值二、我国半导体行业工业销售产值三、我国半导体行业产销率第三节 中国半导体所属行业财务指标总体分析一、行业盈利能力分析二、行业偿债能力分析三、行业营运能力分析四、行业发展能力分析 第五章 我国半导体所属行业供需形势分析第一节 半导体行业供给分析一、半导体行业供给分析二、2022-2028年半导体行业供给变化趋势预测分析三、半导体行业区域供给分析第二节 我国半导体所属行业需求状况分析一、半导体行业需求市场二、半导体行业客户结构三、半导体行业需求的地区差异第三节 半导体市场应用及需求预测分析一、半导体应用市场总体需求分析二、2022-2028年半导体行业领域需求量预测分析三、重点行业半导体产品/服务需求分析预测 第六章 半导体行业产业结构分析第一节 半导体产业结构分析一、市场细分充分程度分析二、各细分市场领先企业排名1、集成电路2、分立器件3、光器件4、传感器三、各细分市场占总市场的结构比例四、领先企业的结构分析（所有制结构）第二节 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析一、产业价值链的构成二、产业链条的竞争优势与劣势分析第三节 产业结构发展预测分析一、产业结构调整指导政策分析二、产业结构调整中消费者需求的引导因素三、中国半导体行业参与国际竞争的战略市场定位1、企业层面2、行业层面3、国家层面四、产业结构调整方向分析 第七章 我国半导体行业产业链分析第一节 半导体行业产业链分析一、与上下游行业之间的关联性二、上游原材料供应形势分析三、下游产品解析第二节 半导体上游行业分析一、半导体产品成本构成二、上游行业发展现状调研1、半导体材料SW半导体材料个股 证券代码 证券简称 市值（亿元） 2018Q1归母净利润（百万元） 2018Q2归母净利润（百万元） 2018Q3归母净利润（百万元） 2018Q4归母净利润（百万元） 2019Q1归母净利润（百万元） 2019Q2归母净利润（百万元） 2019Q2归母净利润同比增长% 002119.SZ 康强电子 55.88 17.52 22.03 26.10 14.59 26.16 22.02

-0.04% 002371.SZ 北方华创 296.33 15.36 103.65 49.64 65.05 19.91 108.65 4.83%
300346.SZ 南大光电 45.12 10.55 18.41 21.12 1.17 15.60 10.72 -41.76% 300666.SZ 江丰电
子 88.64 13.11 11.48 20.60 13.62 10.75 3.04 -73.49% 300706.SZ 阿石创 34.76 13.42 5.78
7.62 0.91 1.35 7.97 37.95% 2、半导体设备3、中国半导体设备投资建议三、2022-2028年上游
行业发展趋势预测分析1、半导体材料2、半导体设备四、上游供给对半导体行业的影响第三
节 半导体下游行业分析一、半导体下游行业分布二、下游行业发展现状调研1、计算机2、通
信3、消费电子4、航空航天5、汽车三、2022-2028年下游行业发展趋势预测分析1、计算机2、
通信3、消费电子4、航空航天5、汽车四、下游需求对半导体行业的影响 第八章 我国半导体
行业渠道分析及策略第一节 半导体行业渠道分析一、国内外半导体销售渠道现状分析二、国
外半导体销售渠道发展经验1、欧美系半导体销售渠道发展情况分析2、日系半导体销售渠道
发展情况分析3、台系半导体销售渠道发展情况分析第二节 我国半导体销售渠道以及建设方
案一、我国半导体销售渠道框架二、半导体分销与直销渠道建设及整合方案1、分销渠道建设
方法2、直销渠道建设方法3、线下渠道与线上渠道整合方案4、半导体的网络销售第三节 半导
体行业营销策略分析一、中国半导体营销概况二、半导体营销策略探讨三、半导体营销发展
趋势预测分析 第九章 我国半导体行业竞争形势及策略第一节 行业总体市场竞争状况分析一
、半导体行业竞争结构分析1、现有企业间竞争2、潜在进入者分析3、替代品威胁分析4、供
应商议价能力5、客户议价能力二、半导体行业企业间竞争格局分析三、半导体行业集中度分
析四、半导体行业SWOT分析第二节 中国半导体行业竞争格局综述一、半导体行业竞争概况1
、中国半导体行业竞争格局2、半导体行业未来竞争格局和特点3、半导体市场进入及竞争对
手分析二、中国半导体行业竞争力分析1、我国半导体行业竞争力剖析2、我国半导体企业市
场竞争的优势3、国内半导体企业竞争能力提升途径三、半导体市场竞争策略分析（一）、推
广策略（二）、营销策略（三）、市场定位策略（四）、技术发展策略 第十章 半导体行业领
先企业经营形势分析第一节 中芯国际集成电路制造有限公司一、企业概况二、企业优势分析
三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划第二节 天津中环半导体股份有限公司
一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划第三
节 天水华天科技股份有限公司一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营情
况分析五、企业发展规划第四节 吉林华微电子股份有限公司一、企业概况二、企业优势分析
三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划第五节 上海贝岭股份有限公司一、企
业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划第六节 北京
君正集成电路股份有限公司一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营情况
分析五、企业发展规划第七节 北京七星华创电子股份有限公司一、企业概况二、企业优势分
析三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划第八节 南通富士通微电子股份有限

公司一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划

第九节 江苏长电科技股份有限公司一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划

第十节 宁波康强电子股份有限公司一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营情况分析五、企业发展规划

第十一章 2022-2028年半导体行业投资前景

第一节 2022-2028年半导体市场发展前景一、半导体市场发展潜力二、半导体市场发展前景展望三、半导体细分行业发展前景预测分析

第二节 2022-2028年半导体市场发展趋势预测分析一、半导体行业发展趋势预测分析二、半导体市场规模预测分析三、细分市场发展趋势预测分析

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势预测分析一、市场整合成长趋势预测分析二、需求变化趋势及新的商业机遇预测分析三、企业区域市场拓展的趋势预测分析四、科研开发趋势及替代技术进展五、影响企业销售与服务方式的关键趋势预测分析

第十二章 2022-2028年半导体行业投资机会与风险

第一节 半导体行业投融资状况分析一、行业资金渠道分析二、固定资产投资分析三、兼并重组情况分析

第二节 2022-2028年半导体行业投资机会一、产业链投资机会二、细分市场投资机会三、重点区域投资机会

第三节 2022-2028年半导体行业投资风险及防范一、政策风险及防范二、技术风险及防范三、供求风险及防范四、宏观经济波动风险及防范五、关联产业风险及防范六、产品结构风险及防范七、其他风险及防范

第十三章 半导体行业投资战略研究()

第一节 半导体行业发展战略研究一、战略综合规划二、技术开发战略三、业务组合战略四、区域战略规划五、产业战略规划

第二节 2022-2028年半导体行业投资战略一、行业总体发展前景及市场机会分析二、企业营销策略三、企业投资策略()

四、企业应对当前经济形势策略建议

图表目录：图表1：半导体产品种类图表2：半导体行业生命周期分析图表3：2015-2019年中国集成电路行业销售额统计图表4：我国集成电路行业主要法律法规与产业政策汇总图表5：2015-2019年中国国内生产总值统计分析图表6：2015-2019年中国社会消费品零售总额统计图表7：2015-2019年全国居民人均可支配收入及其增长速度图表8：2015-2019年中国固定资产投资额统计图表9：2015-2019年中国进出口贸易总额统计图表10：2019年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速(%)图表11：2019年电子信息制造业主营业务收入、利润增速变动情况(%)图表12：2019年电子信息制造业PPI分月增速(%)图表13：2019年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况(%)图表14：2019年通信设备行业增加值和出口交货值分月增速(%)图表15：2019年电子元件行业增加值和出口交货值分月增速(%)图表16：2019年电子元器件行业增加值和出口交货值分月增速(%)图表17：2019年计算机制造业增加值和出口交货值分月增速(%)图表18：2015-2019年中国人口性别分布状况分析图表19：中国半导体产业发展阶段图表20：2015-2019年中国半导体行业市场规模分析图表21：2015-2019年中国物联网行业市场规模分析图表22：全球半导体销售额(亿美元)图表23：2015-2019年中国集成电路进口数量统计状况分析图表24：2015-2019年中国

集成电路出口数量统计状况分析图表 25：2015-2019年中国集成电路贸易逆差金额统计图表 26
：2019年全球IC设计地区销售规模统计图表 27：2019年全球前十IC设计企业营收图表 28：全
球芯片设计TOP5与国内上市TOP5对比图表 29：中国大陆主要封装工厂分布图表 30：全球IC
封测主要上市企业一览更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202201/265702.html>